

タブ用化成箔性能一覧表

品名 JCC-	厚さ(μm) ±10%	引張強度	
		(N/cm)	(kgf/cm)
T150	150	44.1	4.50
T150B	150	49.0	5.00
T200	200	53.9	5.50
T200B	200	58.8	6.00

- 1) 皮膜耐電圧は635V以上です。
- 2) 箔残留塩素濃度は、1.0mg/m²以下です。
- 3) T150,T200の原箔は4N(アルミ純度99.99%以上)、その他は3N(アルミ純度99.98%以上)です。
- 4) 記載内容は2015年1月1日現在のものです。